DERWENT-ACC-NO:

1989-018692

DERWENT-WEEK:

198903

COPYRIGHT 2007 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Optical memory medium prodn. - by pressure-

moulding

first thermoplastic resin film and second

thermoplastic

resin film in metal mould at lower temp.

PATENT-ASSIGNEE: CANON KK [CANO]

PRIORITY-DATA: 1987JP-0128392 (May 27, 1987)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 63293736 A November 30, 1988 N/A

004 N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP 63293736A N/A 1987JP-0128392

May 27, 1987

INT-CL (IPC): B29C043/20, B29C059/02, B29K033/04, B29K069/00,

B29L017/00 , G11B007/26

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 63293736A

BASIC-ABSTRACT:

Prodn. comprises (1) setting 1st thermoplastic resin film having low birefringence and optical transparency and 2nd thermoplastic resin film having

optical transparency, higher thermal deformation, faster elastic recovery rate

and lower moisture absorption, in a metal mould which has uneven groove on the

mould surface so that the 1st film contacts with the uneven groove and (2)

pressure-moulding both films at relatively lower temp.

ADVANTAGE - Optical property, mechanical property and moisture absorption are

11/13/2007, EAST Version: 2.1.0.14

improved.

In an example, PC film (0.3 mm thick, 2nd thermoplastic resin film) and PMMA

film (0.1 mm thick, 1st thermoplastic resin film) were pressure-moulded in

metal mould at 130 deg. C under 60 kgf/cm2 (1st film was contacted with the

metal <u>mould</u> having uneven surface). Obtd. <u>optical memory medium</u> had below 10

nm birefringence, 95% unevenness transfer rate and over 90% elastic recovery

rate cf. a comparison when PC only was used.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/2

DERWENT-CLASS: A85 L03 T03 W04

CPI-CODES: A09-A02; A11-B08B; A12-E08A; L03-G04B;

EPI-CODES: T03-B01; W04-C01;

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-293736

@Int_Cl_4		識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和63年(198	8)11月30日
G 11 B B 29 C	7/26 43/20 59/02		8421-5D 7639-4F 7639-4F					
// B 29 K	33:04		· 4F					
B 29 L	69:00 17:00		4F	審査請求	未請求	発明の数	1	(全4頁)

光学メモリー媒体の製造方法 49発明の名称

> 願 昭62-128392 ②特

願 昭62(1987)5月27日 29出

隆 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 ⑫発 明 者 新 井 ①出 願 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

②代 理 人 弁理士 山下 穣平

1. 発明の名称

光学メモリー媒体の製造方法

2. 特許請求の範囲

- (1) 複屈折が殆どない光学的に透明な第1の熱 可塑性樹脂フィルムと、光学的に通明で熱変形温 度が前記フィルムよりも高く弾性回復速度も崩記 フィルムより速く吸湿性の低い第2の熱可塑性樹 脳フィルムとを、片側に凹凸状構を設けた金型の 中に第1の熱可塑性樹脂フィルムが上記凹凸状譜 に面するごとくセットし、しかるのち第1および 第2の熱可塑性樹脂フィルムを同時に比較的低温 にて圧縮成形することを特徴とする光学メモリー 媒体の製造方法。
- (2)前記第1の熱可塑性樹脂フィルムが厚さ 0.05~0.2 mmのポリメチルメタクリレートフィル 」 ムである特許額水の範囲第(1) 項記載の光学メモ リー媒体の製造方法。
 - (3)前記第2の熱可塑性樹脂フィルムが厚さ 0.2 ~0.4 ■■のポリカーボネートフィルムである

特許請求の範囲第(1) 項記載の光学メモリー媒体 の製造方法。

- (4) 前記第2の熟可塑性樹脂フィルムが予めア ニール処理によって10mm以下に復屈折を除去し たポリカーポネートフィルムである特許請求の範 囲第(1) 項記載の光学メモリー媒体の製造方法。
- (5) 前配凹凸状構を設けた側の金型の温度を 100℃以下に誤倒する特許請求の範囲第(1) 項 記載の光学メモリー媒体の製造方法。
- (f) 前記第2の熱可塑性樹脂フィルムがポリカ ーポネートフィルムであり、且つその片面に紫外 線硬化性のハードコート層が複覆されている特許 請求の範囲第(1) 項配載の光学メモリー媒体の製 造方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は光学メモリー媒体の製造方法に関し、 とくに光ディスクヤ光カードなど游付きの光学メ モリー媒体をつくるための製造方法に関する。

[従来の技術]

従来の光ディスクや光カードの製造方法では、 基盤材料としてポリカーポネートやポリメチルメ タクリレートを選択し、表面に所望の凹凸状碑を 設けた金型を用いて射出成形や圧縮成形を行ない、 これによって上配凹凸状帯を基盤上に転写し、つ いでこの基盤上に光記録層を積層し、さらに接着 剤等を介して保護層をラミネートしていた。

しかしながら、上記射出成形によるときは成形 品に残留応力が残り易く、そのため復屈折や経時 変化が大きいという問題点があった。

また、上配圧縮成形によるときは(とくにおり カーポネートの場合)、復屈折を除去する必要性 から金型の温度を190~200℃程度に上げて 樹脂を溶癥状態とし、そのあと冷却、取出しを行

ィルムよりも高く弾性回復速度も同フィルムより 選い第2の熱可塑性樹脂フィルムとを、片側に凹 凸状溝を設けた金型の中に第1の熱可塑性樹脂っ ィルムが上記凹凸状游に面するととくセットし、 しかるのち第1 および第2 の熱可塑性樹脂フィル ムを同時に比較的低温にて圧縮成形することを特 改とする。

本発明をさらに詳しく説明すると、まず第1の 熱可塑性樹脂フィルムとしては、光学的に透明で あり、光学特性、とくに成形時に復屈折が現われ 難い性質を備え、そして前提条件として比較的低 風で良好に凹凸状溝を転写できる条件が要求され、 その最適な具体例を挙げると、ポリメナルメタク リレートフィルムがある。

また第2の熱可塑性樹脂フィルムとしては、光 学的に透明であり、機械的特性、とくに弾性回復 速度が速く、第1の熱可塑性樹脂フィルムよりも 弾性回復速度が速く、耐熱性で第1の熱可塑性樹 脂フィルムより熱変形温度が高く、吸湿性が低い **染件が要求され、その境適な具体例を挙げるとま**

なりため、成形サイクルが長いこと、また高温下 におかれるため金型の耐久性が悪いこと、さらに は溶融状態で圧縮。転写するためべり等が発生する ことなど、これらが原因して低い量強性とコスト 高を招来していた。

また、比較的復屈折が現われにくいポリメチル メタクリレートを用いた場合は、成形後、屈曲等 の外力による変形を負荷させると、もとの形状に 戻る性質、すなわち弾性回復速度が遅く、また材 料が吸湿するので光学的メモリーとしての情報の 魯込み、読取等が行なえない問題点があった。

[発明が解決しよりとする問題点]

本発明の目的は、光学的および機械的な特性に すぐれた存付きの光学メモリー媒体を、高い量産 性と安価なコストをもって製造する方法を提供す ることにある。

[問題点を解決するための手段および作用]

本発明の光学メモリー媒体の製造方法は、復屈 折が殆どない光学的に透明な第1の熱可塑性樹脂 フィルムと、光学的に透明で熱変形温度が上記フ

リカーポネートフィルムがある。ただし、第1。 第2の熱可塑性樹脂フィルムとしては上記光学等 性または機械的特性等の条件を消足するものであ れば、上配具体例に限定する必要はない。

本発明では各フィルムの厚みについては特に限 定はしないが、光学メモリー媒体の弾性回復速度 を速めるためには比較的弾性回復速度の遅いポリ メチルメタクリレートフィルムなど第1の熱可盟 性樹脂フィルムの厚みを 0.05 ~ 0.2 mm、弾性回 復速度の速いポリカーポネートフィルムなど第 2 の熱可塑性樹脂フィルムの厚みを 0.2 ~ 0.4 m と することが好ましい。

また、特に彼屈折を小さくする目的には予めポ リカーポネートフィルム等の第2の熱可塑性樹脂 フィルムにアニール処理を施し、複屈折を10 nm 以下に低減しておくことが望ましい。

さらに本発明においては予め第2の熱可塑性樹 脂フィルムの片面に紫外線硬化性のハードコート 層を形成することもできる。

とのように第1,第2の熱可塑性樹脂フィルム

を用意したら、次にとれらの圧縮成形を行なり。 それには上型、下型どちらか一方の片面に凹凸状 溝を設けた圧縮成形用金型を準備し、この金型内 に上記2種のフィルムをセットする。ただし、こ の際注意すべきことは、金型の凹凸状得側に第1 の熱可塑性樹脂フィルムをセットすることである。

両樹脂フィルムをセットしたら、金型を閉じて 圧力、温度を負荷し、圧縮成形を行なり。この際、 第2の熱可塑性樹脂フィルムの成形による複屈折 の増加を抑えるために、このフィルムが圧接する 金型側の温度を、同樹脂の熱変形晶度以下になる ように制御するとともに、第1の熱可塑性樹脂フィルムが圧接する凹凸状構の設けられた金型側の は変を、凹凸状構が良好に転写する温度以上に な第1の熱可塑性樹脂のガラス転位点温度以上に なるより制御するととが好ましい。

以上のようにして圧縮成形を行なったら、後は金型を冷却して成形品を取出せばよい。

[與施例]

次に契施例を挙げて本発明をさらに具体的に説

リカーポネートフィルム1として 0.3 mの厚さのフィルムと、ポリメチルメタクリレートフィルム2 として 0.1 mの厚さのフィルムの圧縮成形を行なった。

金型3の温度を100℃、金型4の温度を130 でに保って60㎏1/cm²の圧力を負荷して成形したところ、復屈折は10m以下に抑えられ、金型4の凹凸状群の転写率が95分の成形品が得られた。得られた成形品に対し、最大たわみ20mの変形を負荷する三点曲げ試験を行なった結果、弾性回復速度はポリカーポネート樹脂単体で用いた場合の90分以上の回復性を示した。

すなわち、光学的にも機械的にも優れた光学メ モリー媒体を得ることができた。

[発明の効果]

以上で明らかなごとく、本発明の製造方法によれば光学的および機械的特性にすぐれ、かつ吸湿性の低い消付き光学メモリー媒体を製造することができる。しかも、金型内で同時に圧縮成形するので、成形サイクルも一層の場合とほぼ同じサイ

明する。

実施例1

第1図は本発明の一実施例で使用される圧縮成 形装置を示するので、フィルムが圧縮された状態 を示している。

すなわち、1はポリカーボネートフィルム、2はポリメチルメタクリレートフィルム、3はポリカーボネートフィルム1と圧接する鏡面金型、4は表面に凹凸状溝を有しポリメチルメタクリンの鏡面とではまする鏡面金型で、これの内ではそれぞれと一を内ではそれである。5 b が設けられている。

第2図は本発明の一実施例における圧力と温度の関係を示すもので、7はポリカーポネートフィルム側の金型温度、8はポリメチルメタクリレートフィルム側の金型温度、9は金型圧縮圧力、

10は型閉時間、11は型開時間を示す。

とのような構成の圧縮成形装置を使用して、ポ

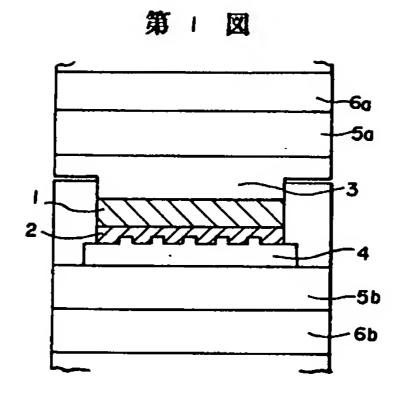
クルで成形することができ、並産性を高め、コストを低減することが可能である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例で使用される圧縮成形装置の概略構成図、第2図は同実施例における 温度と圧力の制御図である。

1 m ポリカーポネートフィルム、2 m ポリメチルメタクリレートフィルム、3 m 鏡面型、4 m 凹凸状溝を設けた鏡面型、5 a , 5 b m ヒート盤、6 a , 6 b m 冷却盤。

出願人代理人 弁理士 山 下 穣 平



第 2 図

